

**ТЕХНОЛОГИЯ
И
КОНСТРУИРОВАНИЕ
В
ЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЕ**

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2007 № 3 (69)

Год издания 31-й

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К.т.н. В. М. Чмиль

3

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

К.т.н. Н. М. Вакив (г. Львов)

9

Д.т.н. В. Н. Годованюк (г. Черновцы)

15

К.т.н. А. А. Дацковский (г. Киев)

20

Д.т.н. В. П. Малахов (г. Одесса)

24

Д.ф.-м.н. В. Ф. Мачулин (г. Киев)

30

В. А. Проценко (г. Киев)

33

Е. А. Тихонова (г. Одесса)

38

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д.т.н. А. А. Ащеулов (г. Черновцы)

41

Д.т.н. В. В. Баранов (г. Минск)

43

К.т.н. Э. Н. Глушеченко,

46

зам. гл. редактора (г. Киев)

51

Д.т.н. В. В. Данилов (г. Донецк)

56

Д.т.н. В. Т. Дейнега (г. Одесса)

59

Д.ф.-м.н. В. А. Дроздов (г. Одесса)

59

К.т.н. И. Н. Еримичай,

59

зам. гл. редактора (г. Одесса)

61

К.т.н. А. А. Ефименко,

61

ответственный секретарь (г. Одесса)

61

Л. М. Лейдерман (г. Одесса)

61

Д.т.н. С. Ю. Лузин (г. С.-Петербург)

61

К.т.н. И. Л. Михеева (г. Киев)

61

К.т.н. Ю. Е. Николаенко (г. Киев)

61

Д.ф.-м.н. В. В. Новиков (г. Одесса)

61

К.ф.-м.н. А. В. Рыбка (г. Харьков)

61

К.т.н. В. В. Рюхтин (г. Черновцы)

61

Д.ф.-м.н. П. В. Серба (г. Таганрог)

61

Д.х.н. В. Н. Томашек (г. Киев)

61

Д.ф.-м.н. О. И. Шпотюк (г. Львов)

61

УЧРЕДИТЕЛИ

Институт физики полупроводников

им. В. Е. Лашкарёва,

Научно-производственное

предприятие «Сатурн»,

Одесский национальный

политехнический университет,

Редакция журнала «ТКЭА»

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

2007 № 3 (69)

Рік видання 31-й

ТЕХНОЛОГІЯ
ТА
КОНСТРУЮВАННЯ
В
ЕЛЕКТРОННІЙ
АПАРАТУРІ

(російською мовою)

ЗМІСТ

Технічна політика

Стан та тенденції розвитку хвилевідних випромінювачів на основі сполук A^3B^5 . *Карімов А. В.* (3)

Електронні засоби: дослідження, розробки

Проектування суматорів у середовищі Active-HDL з по-переднім аналізом характеристик. *Паулін О. М., Шапо Ф. С., Синегуб М. І., Польєшук С. О.* (9)

Проектування систем на ПЛІС з структурою, що реконфігурується. *Палағін О. В., Опанасенко В. М., Лісовий О. М.* (15)

Багатоканальний високоточний прилад керування нейрочипом. *Костенко В. Л., Жаровцев С. О.* (20)

Розпізнавання зорових образів на основі топологічної обробки інформації. *Дем'юхін В. В., Данилов В. В.* (24)

Корекція оптичних ефектів близькості при проектуванні мікросхем. *Родіонов І. А., Макарчук В. В.* (30)

Функціональна мікро- та наноелектроніка

Нові можливості фотоелектричного метода визначення висоти бар'єра у структурах Au-n-GaAs. *Мелебаєв Д., Мелебаєва Г. Д., Рудь Ю. В., Рудь В. Ю.* (33)

Методика визначення ефективної площини фоточутливого елемента фотодіода. *Бутенко В. К., Докторович І. В., Годованюк В. Н., Рюхтін В. В., Юр'єв В. Г.* (38)

Поверхневіnanoутворення при окисненні шаруватих кристалів SnS₂. *Катеринчук В. М., Ковалюк М. З., Литвин О. С.* (41)

Формування прозорих омічних контактів до p-GaN для світловипромінюючих діодів. *Босій В. І., Данилов М. Г., Кохан В. П., Новицький В. О., Семашко О. М., Ткаченко В. В., Шпоняк Т. А.* (43)

Забезпечення теплових режимів

Ефективне охолодження потужного надвисокочастотного мікроелектронного блока. *Батуркін В. М., Ніколаєнко Ю. Є., Галяутдинов Д. М., Владимиров І. Т.* (46)

Використання адіабатичного розмагнічування парамагнітної речовини в конденсаторі теплової труби. *Механцев Є. Б., Замков Є. Т., Палій О. В.* (51)

Технологічні процеси та обладнання

Підвищення якості виробів електронної техніки шляхом моделювання стадій їх виробництва. *Шестакова Т. В.* (53)

Комбінований спосіб вирощування епітаксійних шарів напівпровідників сполук A^3B^5 . *Йодгорова Д. М., Карімов А. В., Гіясова Ф. А., Сайдова Р. А.* (56)

Автоматизований спектрометр глибоких рівнів для дослідження напівпровідникових структур. *Бойко Ю. В., Кузнецов Г. В., Савицький С. М., Третяк О. В.* (59)

Позиціонування зображень фотомасок у системах автоматизованого оптичного контролю. *Крилов В. Н., Щербакова Г. Ю., Козіна Ю. Ю.* (61)

CONTENT

Technical polytic

Condition and tendencies of development waveguide radiator son the basis of connections A^3B^5 . *Karimov A. V.* (3)

Electronic means: investigations, development

Adders designing in Active-HDL environment with previous characteristic analysis. *Paulin O. N., Shapo F. S., Sinegub N. I., Poleschuk S. O.* (9)

Designing of PLD-based reconfigurable systems. *Palagin A. V., Opanasenko V. N., Lisovyy A. N.* (15)

Multi-channel exacting control device of neurochip. *Kostenko V. L., Zharovtsev S. O.* (20)

Differentiation of visual patterns on the basis of topological processing of information. *Demyokhin V. V., Danilov V. V.* (24)

Optical proximity correction in IC production. *Rodionov I. A., Makarchuk V. V.* (30)

Functional micro- and nanoelectronics

New possibilities of photoelectric method of determination barrier height in structures Au-n-GaAs. *Melebayev D., Melebayeva G. D., Rud Yu. V., Rud V. Yu.* (33)

Determination procedure of the photodiode responsive element effective area. *Butenko V. K., Doktorovich I. V., Godovanouk V. N., Ryukhtin V. V., Yuryev V. G.* (38)

Surface nanoformations under oxidation of SnS₂ layered crystals. *Katerynchuk V. M., Kovalyuk M. Z., Lytvyn O. S.* (41)

Formation of transparent ohmic contacts to p-GaN for light emitting diodes. *Bosiy V. I., Danilov N. G., Cohan V. P., Novitskiy V. A., Semashko E. M., Tkachenko V. V., Shponiak T. A.* (43)

Ensuring of thermal modes

Effective cooling of powerful super high-frequency micro-electronic unit. *Baturkin V. M., Nikolaenko Yu. E., Galiautdinov D. M., Vladimirov I. T.* (46)

Using the adiabatic demagnetization paramagnetic substance in the heat pipe condenser. *Mekhantsev E. B., Zamkov E. T., Palyi A. V.* (51)

Technological processes and equipment

Quality improvement of electronic technics products by modelling of stages of their manufacture. *Shestakova T. V.* (53)

Combined way of cultivation of epitaxial layers of semiconductor connections A^3B^5 . *Yodgorova D. M., Karimov A. V., Giyasova F. A., Saidova R. A.* (56)

Automated spectrometer of deep levels for research semiconducting structures. *Boiko Yu. V., Kuznetsov G. V., Savitsky S. M., Tretyak O. V.* (59)

Circuits masks images alignment for automatic optical inspection systems. *Krylov V. N., Shcherbakova G. Yu., Kozina Yu. Yu.* (61)